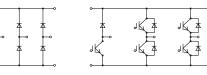


EconoPIM™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

EconoPIM™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled diode and pre-applied Thermal Interface Material





 $V_{CES} = 1200V$ $I_{C nom} = 35A / I_{CRM} = 70A$

Typische Anwendungen

Motorantriebe

Elektrische Eigenschaften

- Erweiterte Sperrschichttemperatur Tvj op
- Niedriges V_{CEsat}
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten

Mechanische Eigenschaften

- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- · Isolierte Bodenplatte
- Lötverbindungstechnik
- Standardgehäuse
- Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

Typical Applications

· Motor drives

Electrical Features

- Extended operating temperature Tvj op
- Low V_{CEsat}
- Trench IGBT 4
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

Mechanical Features

- · Integrated NTC temperature sensor
- · Isolated base plate
- Solder contact technology
- Standard housing
- Pre-applied Thermal Interface Material

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23



IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Höchstzulässige Werte / Maximu	m Rated Values		,				
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}C$		Vces		1200		V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T _H = 95°C, T _{vj max} = 175°C		I _{C nom}		35		А
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t _P = 1 ms		I _{CRM}		70		Α
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage			V _{GES}		+/-20		٧
Charakteristische Werte / Charac	teristic Values			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I _C = 35 A, V _{GE} = 15 V I _C = 35 A, V _{GE} = 15 V I _C = 35 A, V _{GE} = 15 V	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	V _{CE} sat		1,85 2,15 2,25	2,15	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I _C = 1,20 mA, V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C		V_{GEth}	5,20	5,80	6,40	٧
Gateladung Gate charge	V _{GE} = -15 V +15 V		Q_{G}		0,27		μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T _{vj} = 25°C		R _{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	,	Cies		2,00		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	,	Cres		0,07		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V _{CE} = 1200 V, V _{GE} = 0 V, T _{vj} = 25°C		I _{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0 V, V _{GE} = 20 V, T _{vj} = 25°C		I _{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_{C} = 35 \text{ A, V}_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 27 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	t _{d on}		0,16 0,17 0,17		μs μs μs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_{C} = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 27 \Omega$	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t _r		0,03 0,04 0,04		μs μs μs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_{C} = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 27 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	t _{d off}		0,33 0,43 0,45		μs μs μs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_{C} = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 27 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	t _f		0,08 0,15 0,17		μs μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, L_S = 20 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, \text{ di/dt} = 1100 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 27 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	Eon		3,90 5,10 5,60		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_{C} = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, L_{S} = 20 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, \text{ du/dt} = 3600 \text{ V/}\mu\text{s} \text{ (}T_{v_{j}} = 150^{\circ}\text{C}$ $R_{Goff} = 27 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	E _{off}		2,10 3,10 3,40		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$ \begin{array}{ll} V_{\text{GE}} \leq 15 \text{ V}, \text{ V}_{\text{CC}} = 800 \text{ V} \\ \text{V}_{\text{CEmax}} = \text{V}_{\text{CES}} \cdot \text{L}_{\text{sCE}} \cdot \text{di/dt} \end{array} \qquad t_{P} \leq 10 \mu\text{s}, $	T _{vj} = 150°C	I _{sc}		130		Α
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT valid with IFX pre-applied thermal interface	material	R_{thJH}			0,806	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C

Sperrstrom

Reverse current

Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink

Temperature under switching conditions

Temperatur im Schaltbetrieb



Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

Höchstzulässige Werte / Maximu	m Rated Values						
Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T _{vj} = 25°C		V_{RRM}	1200			٧
Dauergleichstrom Continuous DC forward current			l _F	35			А
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms		I _{FRM}		70		А
Grenzlastintegral l²t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		l²t		240		A²s
Charakteristische Werte / Charac	teristic Values			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$ I_{F} = 35 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_{F} = 35 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_{F} = 35 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	V _F		1,70 1,65 1,65	2,15	\ \ \ \
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 35 \text{ A, } - di_F/dt = 1100 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 ^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	I _{RM}		35,0 39,0 40,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 35 \text{ A, } - di_F/dt = 1100 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 ^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	T _{vj} = 25°C T _{vj} = 125°C T _{vj} = 150°C	Qr		3,40 6,30 7,20		μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 35 \text{ A, } - di_F/dt = 1100 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 ^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	Erec		1,10 2,20 2,50		m. m.
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface	material	R _{thJH}			1,07	K/V
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C
Diode, Gleichrichter / Diode Höchstzulässige Werte / Maximus Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip			V _{RRM}		1600		V
Maximum RMS forward current per chip Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom Maximum RMS current at rectifier output	T _H = 70°C		I _{RMSM}				A
Stoßstrom Grenzwert Surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I _{FSM}	450 370			A A
Grenzlastintegral I²t - value	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C		l²t		1000 685		A ² S
Charakteristische Werte / Charac	teristic Values			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	T _{vj} = 150°C, I _F = 35 A		V _F		0,95		V
				1	1		$\overline{}$

pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface material

 $T_{vj} = 150^{\circ}C, V_R = 1600 V$

1,00

mΑ

K/W

°C

0,999

150

 I_{R}

 R_{thJH}

 $T_{vj\;op}$

-40



IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Höchstzulässige Werte / Maximu Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T _{vj} = 25°C		V _{CES}		1200		V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T _H = 100°C, T _{vj max} = 175°C		I _{C nom}	25			А
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t _P = 1 ms		I _{CRM}		50		А
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage			V_{GES}		+/-20		٧
Charakteristische Werte / Charac	teristic Values			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I _C = 25 A, V _{GE} = 15 V I _C = 25 A, V _{GE} = 15 V I _C = 25 A, V _{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V _{CE} sat		1,85 2,15 2,25	2,15	V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_{C} = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE} , T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	5,20	5,80	6,40	٧
Gateladung Gate charge	V _{GE} = -15 V +15 V		Q_{G}		0,20		μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T _{vj} = 25°C		R _{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 \	/	Cies		1,45		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 \	/	Cres		0,05		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V _{CE} = 1200 V, V _{GE} = 0 V, T _{vj} = 25°C		I _{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0 V, V _{GE} = 20 V, T _{vj} = 25°C		I _{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 25 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 37 \Omega$	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t _{d on}		0,05 0,06 0,06		μs μs μs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 25 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 37 \Omega$	T _{vj} = 25°C T _{vj} = 125°C T _{vj} = 150°C	t _r		0,03 0,04 0,05		μs μs μs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 25 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 37 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	t _{d off}		0,34 0,43 0,45		μs μs μs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_{C} = 25 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 37 \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	t _f		0,05 0,07 0,08		μs μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 25 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 20 nH V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 37 Ω	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	E _{on}		2,00 2,65 2,90		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 25 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 20 nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 37 Ω	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	E _{off}		1,40 2,20 2,40		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \le 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} \cdot L_{sCE} \cdot di/dt$ $t_P \le 10 \text{ µs}$, T _{vj} = 150°C	I _{sc}		90		А
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT valid with IFX pre-applied thermal interface	material	R _{thJH}			0,959	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C



Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Hochsizulassige werte / Waxiillu	in italea values			
Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}C$	V _{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		l _F	15	А
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t _P = 1 ms	I _{FRM}	30	Α
Grenzlastintegral I²t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	l²t	48,0	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$ I_F = 15 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_F = 15 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_F = 15 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V _F		1,75 1,75 1,75	2,15	>>>
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I _F = 15 A (T _{vj} =150°C) V _R = 600 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I _{RM}		20,0 22,0 23,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 15 \text{ A } (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Qr		1,50 2,50 2,70		μC μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 15 \text{ A } (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Erec		0,55 0,90 1,00		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface	ce material	R _{thJH}			1,65	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Charac	teristic Values		min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	T _{NTC} = 25°C	R ₂₅		5,00		kΩ
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}C, R_{100} = 493 \Omega$	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	T _{NTC} = 25°C	P ₂₅			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/50}		3375		К
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/80}		3411		К
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/100}		3433		К

Angaben gemäß gültiger Application Note.

Specification according to the valid application note.



Modul / Module

RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}		2,5		kV
			Cu		
Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al ₂ O ₃		
Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0		mm
Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			7,5		mm
	СТІ		> 200		
		min.	typ.	max.	
	L_{sCE}		35		nH
T _H = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}		4,00 3,00		mΩ
	T_{stg}	-40		125	°C
	T_{BPmax}			125	°C
Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	М	3,00		6,00	Nm
	G		180		g
	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140) Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal T _H = 25°C, pro Schalter / per switch Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140) Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal CTI L _{SCE} T _H = 25°C, pro Schalter / per switch R _{CC'+EE'} R _{AA+CC'} T _{stg} T _{BPmax} Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140) Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal CTI min. L _{SCE} T _H = 25°C, pro Schalter / per switch R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'} T _{stg} -40 T _{BPmax} Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	Cu Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al_2O_3 Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal $Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal CTI $	Cu Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140) Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal CTI

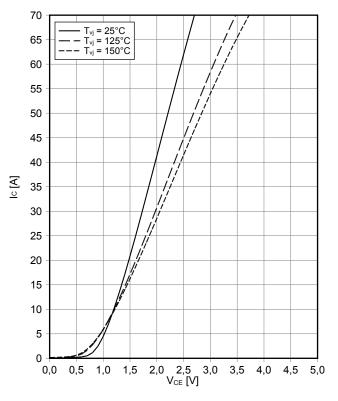
Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07 Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07



Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT,Inverter (typical)

 $I_C = f(V_{CE})$

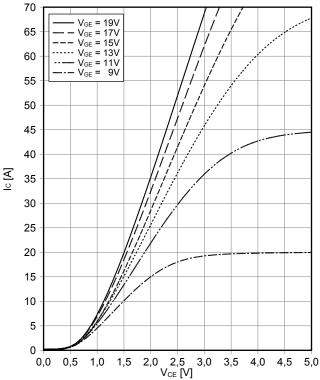




Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT,Inverter (typical)

 $I_C = f(V_{CE})$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$

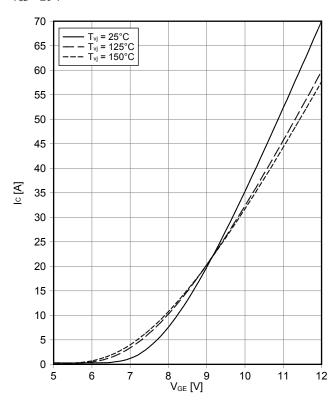
$$T_{vi} = 150^{\circ}$$



Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch) transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)

 $I_C = f(V_{GE})$

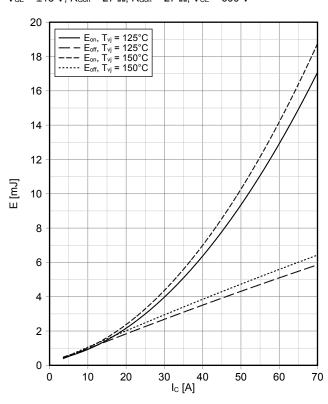




Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT,Inverter (typical)

 $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$

 V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 27 Ω , R_{Goff} = 27 Ω , V_{CE} = 600 V

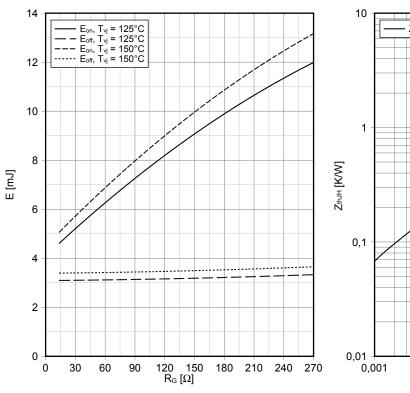


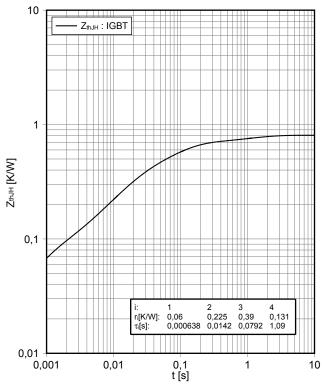


Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT,Inverter (typical)

 $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 35 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$

Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter transient thermal impedance IGBT,Inverter $Z_{\text{thJH}} = f(t)$



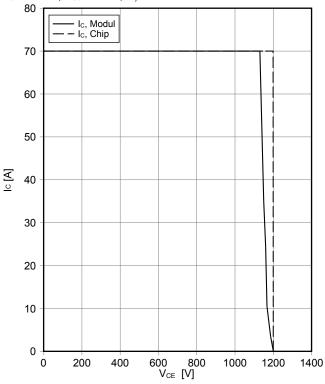


Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)

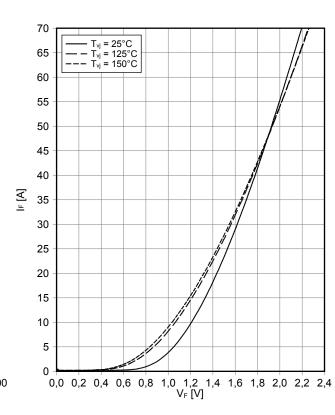
 $I_C = f(V_{CE})$

 $V_{GE} = \pm 15^{'}V$, $R_{Goff} = 27 \Omega$, $T_{vj} = 150^{\circ}C$



Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch) forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

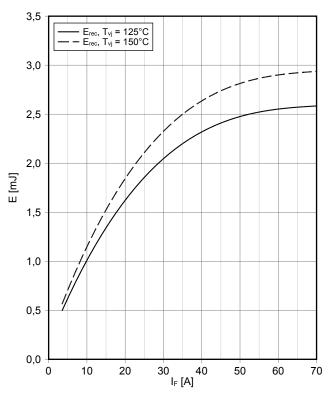
 $I_F = f(V_F)$





Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

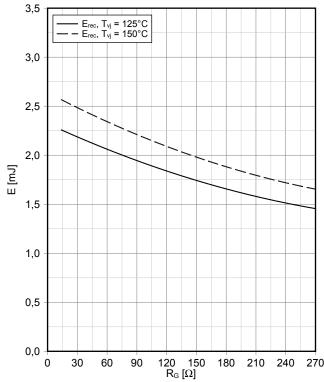
 $R_{Gon} = 27 \Omega$, $V_{CE} = 600 V$



Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

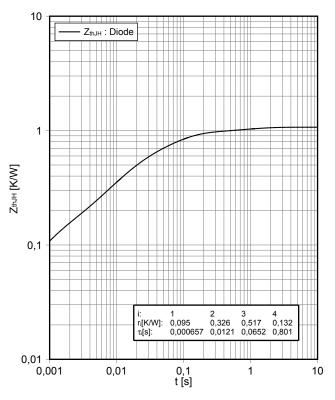
 $E_{rec} = f(R_G)$

 $I_F = 35 \text{ Å}, V_{CE} = 600 \text{ V}$

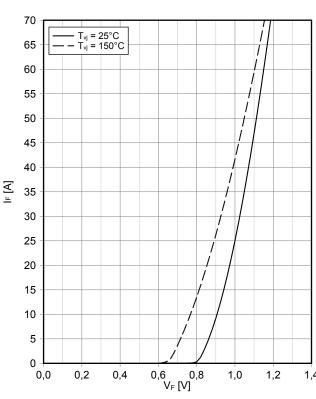


Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter transient thermal impedance Diode, Inverter

 $Z_{thJH} = f(t)$

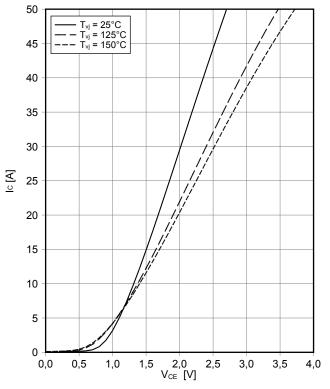


Durchlasskennlinie der Diode, Gleichrichter (typisch) forward characteristic of Diode, Rectifier (typical) $I_F = f(V_F)$

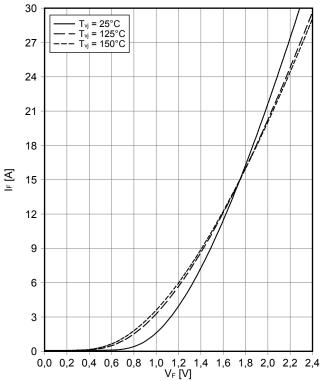




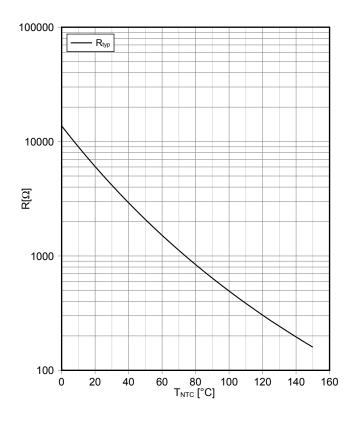
Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch) output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical) $I_{\rm C}$ = f (V $_{\rm CE}$) $V_{\rm GE}$ = 15 V



Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch) forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical) $I_F = f\left(V_F\right)$

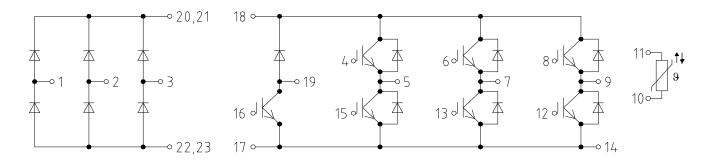


NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch) NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical) R = f (T)

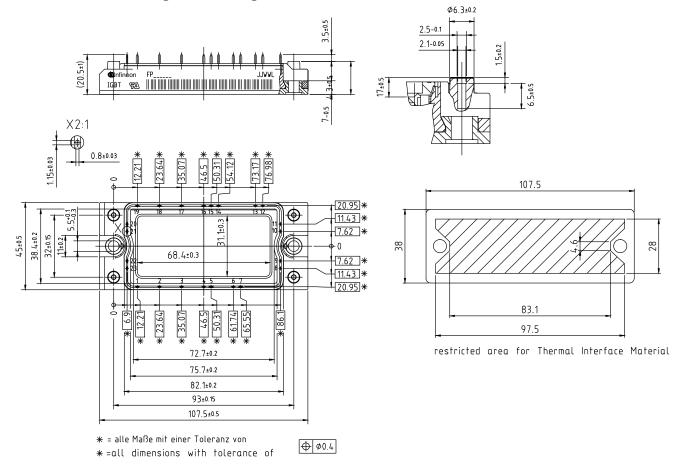




Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



Trademarks of Infineon Technologies AG

HYIC™, μIPM™, μPFC™, AU-ConvertIR™, AURIX™, C166™, CanPAK™, CIPOS™, CIPURSE™, CoolDP™, CoolGaN™, COOLiR™, CoolMOS™, CoolSET™, CoolSiC™, DAVE™, DI-POL™, DirectFET™, DrBlade™, EasyPIM™, EconoBRIDGE™, EconoDUAL™, EconoPACK™, EconoPIM™, EiceDRIVER™, eupec™, FCOS™, GaNpowIR™, HEXFET™, HITFET™, HybridPACK™, iMOTION™, IRAM™, ISOFACE™, IsoPACK™, LEDrivIR™, LITIX™, MIPAQ™, ModSTACK™, my-d™, NovalithIC™, OPTIGA™, OptiMOS™, ORIGA™, PowIRaudio™, PowIRStage™, PrimePACK™, PrimeSTACK™, PROFET™, PRO-SIL™, RASIC™, REAL3™, SmartLEWIS™, SOLID FLASH™, SPOC™, StrongIRFET™, SupIRBuck™, TEMPFET™, TRENCHSTOP™, TriCore™, UHVIC™, XHP™, XMC™

Trademarks updated November 2015

Other Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2017-03-17

Published by Infineon Technologies AG 81726 München, Germany © 2017 Infineon Technologies AG. All Rights Reserved.

Do you have a question about this document? Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.